CAM350简单应用

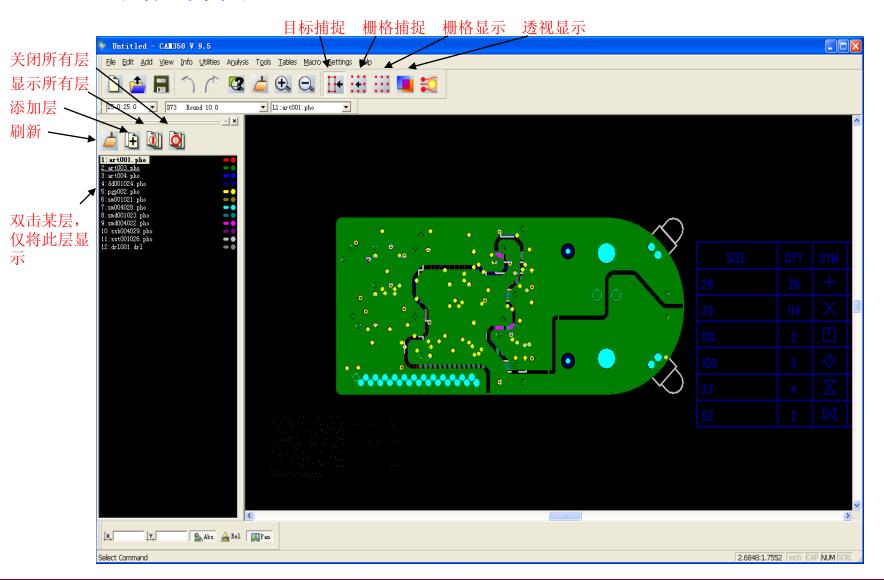
—By Hou

主要内容

- ◆ 一、CAM350用户界面及基本操作
- ◆ 二、CAM350常用快捷键
- ◆ 四、设计检查是否符合本厂的工艺水平
- ◆ 五、Gerber各层文件后缀名定义

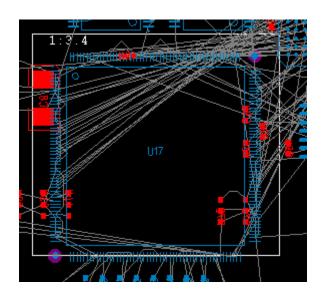
CAM350用户界面及基本操作

CAM350用户界面

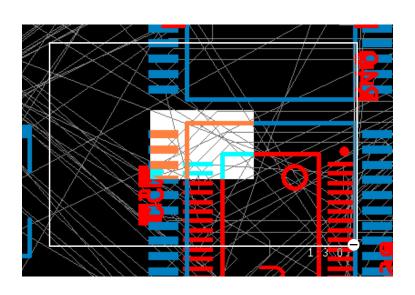


使用鼠标中键缩放

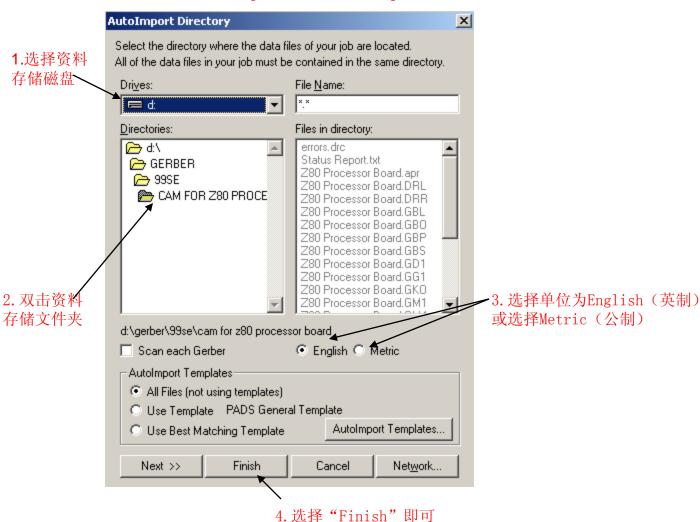
向上拖动放大



向下拖动缩小



资料的导入



File > Import > AutoImport

移动

- ◆ 1. Edit > Move
- ◆ 2. 快捷键W框选中所要移动的物体
- ◆ 3. 点一下鼠标右键,然后左键点击某点作为基准点。为了抓取精准 开启工具栏的目标捕捉功能(Object snap)

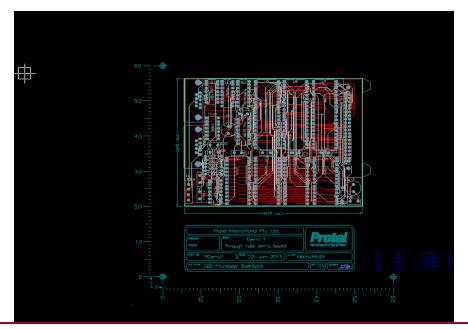
 ↓ ◆
- ◆ 4. 左键点取需要移动到的某一点, 然后Esc结束命令

移动前

Roset Harriston Ry, List

| Comp | Improve | Comp | Improve | Comp | Improve | Improve

移动后



CAM350常用快捷键

```
打开光圈表(D码表)
切换显示线的填充模式(实填充/外形线/中心线)
所有同类型D码的元素高亮显示
切换当前层的正片/负片显示
查看属性
  刷新
R
  栅格捕捉开关
  透视显示开关
  栅格显示开关
  框选
  打开层设置对话框
  目标捕捉开关(以光标为中心)
         放大
+
         全局显示
Home
         结束当前命令(等于鼠标右键)
Esc
         新建
Ctrl N
Ctrl 0
Ctrl S
```

设计检查是否符合本厂的工艺水平

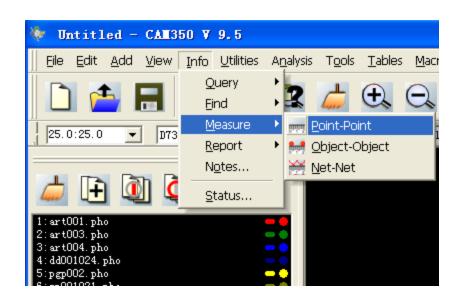
尺寸测量

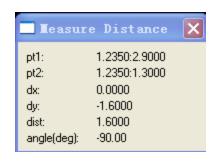
1. 工具栏选择Object Snap(目标捕捉)图标 🎹



或使用快捷键Z

- 2. 快捷键F, 切换显示线模式为中心线
- 3. Info > Measure > Point-Point

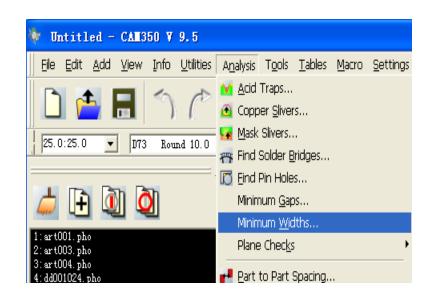






检查最小线宽

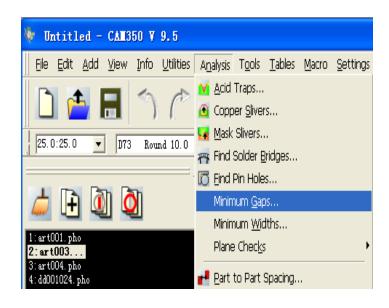
Analysis > Minimum Widths

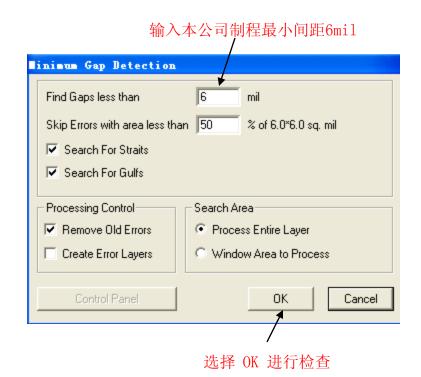




检查最小间距

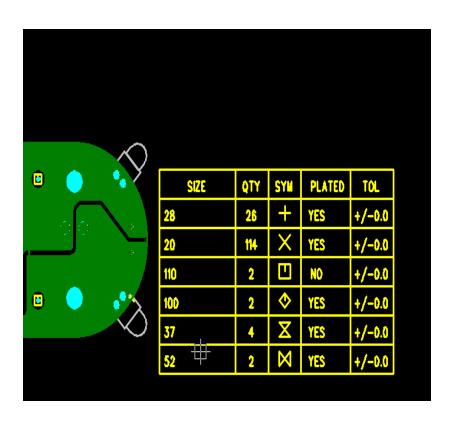
Analysis > Minimum Gaps

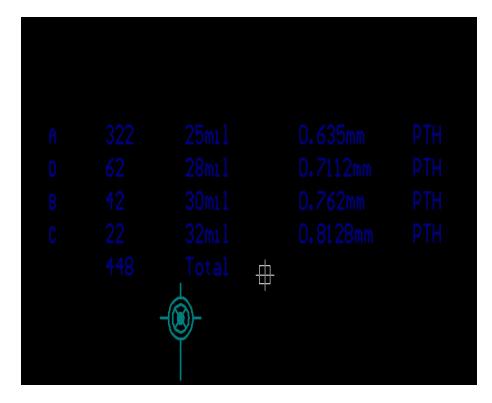




查看最小孔径

通过gerber文件中的钻孔表SIZE栏最小值确定。





无钻孔表的查看

最小孔径25mi1

NC Tool Table Tool Table: 1: Z80 Processor Board.T≻ ▼ Display Order Tool Num C Size C Export Order Tool Information Shown: Dialog Units: Ascending
 Descending General Mils Extended MMs Tool Definitions Tool Tool Tool Type Size Usage Display Shape Use Display Export Drill Ρĺ Ref Num Mill Upl Color Rnd Tgt Cust Size Size Order Count ✓ 25.0 굣 2 28.0 굣 3 3 30.0 굣 30.0 32.0 $\overline{\mathbf{v}}$ @ Renumber Tools Combine Tools Delete Tools Report NC Tool Compensation Index Table is NOT in use: Define Compensation Index Table...

Export Order...

Cancel

New Table...

OΚ

Tables > NC Tool Tables

Load...

Save...

Apply

Table Name/Type...

Gerber文件各层命名及扩展名

Protel系列软件

*.GTL	TopLayer顶层走线
*.GBL	BottomLayer底层走线
*.GTO	TopOverlay顶层丝印字
*.GB0	BottomOverlay底层丝印
*.GTS	TopSolder项层阻焊
*.GBS	BottomSolder底层阻焊
*.GTP	TopPaste顶层贴片钢网
*.GBP	BottomPaste底层贴片钢网
*.GPT	Top Pad Master顶层主焊盘
*. GPB	Bottom Pad Master底层主焊盘
*.G1, *.G2,	MidLayer1, 2, 内层走线
*.GP1, *.GP2,	InternalPlanel,2,内层平面1,2,
*.GM1 , *GM2,	Mechanical1,2,机械层1,2,
*.GKO	KeepOutLayer禁止布线层(可做板子外形)
*. GG1	DrillGuide钻孔位置层
*.GD1	DrillDrawing钻孔图层
*. TXT	钻孔文件
*. APR	光圈表文件
*. DRR	钻孔报告文件

扩展名注释: 第一位 G 代表Gerber

第二位 T代表Top
B代表Bottom
P代表Pad
M代表Mechanical
K代表Keepout
G代表Guide
D代表Drawing

第三位 T代表Top B代表Bottom L代表Layer O代表Overlay S代表Solder P代表Paste

PADS软件

art*. pho 走线层

pgp*. pho 内层平面层(负片)

sst*.pho 顶层丝印

ssb*. pho 底层丝印

sm*. pho 项层阻焊

sm*. pho 底层阻焊

smd*. pho 顶层贴片钢网

smd*. pho 底层贴片钢网

drl*. drl 钻孔文件

dd*. pho 钻孔图层

习题

- ◆ 1.CAM350导入gerber(protel99se练习数据中的pcb文件生成的gerber文件)。注意钻孔文件比例。
- ◆ 2.检查最小线宽/最小间距/最小孔径。
- **◆ 3.**测量尺寸。

THANK YOU!